安阔欣精密电子有限公司

USB3.0高频基础知识

Maker: 钟贤海

2019.11.05

名词解释

1.High frequency

高频

2.Differential Impedance

差分阻抗 (特性阻抗)

3.Differential Insertion Loss

插入损耗

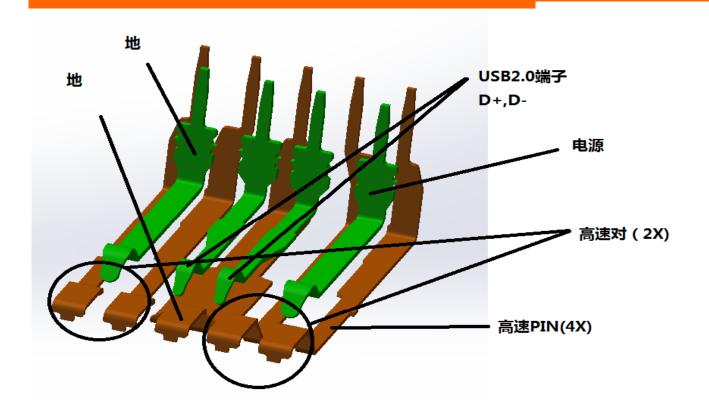
4.Differential NEXT Between SS+ Pairs

高速对之间近端串音

- 5.Differential NEXT Between SS+ and D+/D- Pairs
- 2.0对高速PIN近端串音
- 6.Differential FEXT Between SS+ and D+/D- Pairs
- 2.0对高速PIN远端串音
- 7. Differential to Common Mode Conversion

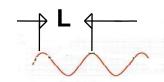
SCD21(差模转共模)

PIN定义说明



High frequency 高频

- 何謂高頻?
- 一般通俗的講法乃是頻率很高就叫做是高頻,而理論上應該以最高的工作頻率所換算相對應的波長與元件(電子連接器)的尺寸做比較,元件的大小遠小於信號的波長,由於波長遠大於元件尺寸時(也就是低頻),信號通過元件後的電壓電流之相位差異可以忽略不計,則此時的元件視為集總元件(lumped element)(也就是低頻),換句話說,當工作頻率在微波頻段中時,元件的尺寸與波長大小差不多(也就是高頻),則信號通過元件後的電壓電流之相位差異很可能有大的差異,則此時的元件為散佈元件(distributed element) (也就是高頻)。
- 从现象看,如果把电磁波按波长(或频率)划分,则大致可以把300MHz—3000GHz, (对应空气中波长λ是1m—0.1mm)这一频段的电磁波称之为微波。纵观"左邻右舍"它处于超短波和红外光波之间。所以高频又名微波.
- 如下图所示, L是无线电的一个波长.

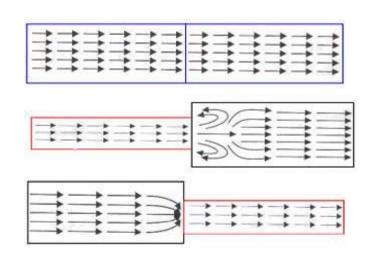


1.Differential Impedance

差分阻抗 (特性阻抗)

信號在傳遞過程中其傳遞路徑的特性,一旦信號在傳遞的過程中遇到了介質不連續的時候,會造成反射波的出現,使得原本的信號部分能量因此而衰減掉. 也就是连接器端子前后,连接器公母头,PCB,线材之间阻抗要匹配,如果出现不匹配,会出现反射.反射信號在電路中影響入射信號,引起信號衰減和信號失真,不利於信號的傳播。

如下图水流一样的道理.當水的流動在不同管徑下(傳輸環境不相同)的水管時,在邊界的部分會有不連續的狀況,也會有反射的水流和穿透的水流出現,這裡水管的管徑可以比喻成其傳輸路徑的特性阻抗。



Differential Impedance

差分阻抗 (特性阻抗)

1,特性阻抗是描述傳輸線固有特性的量,即傳輸線上入射波電壓與電流之比:

Z0=Vi / Ii

- 2,特性阻抗的單位是歐姆。
- 3,特性阻抗是復數,與工作頻率有關。
- 4, 在無耗傳輸線或低耗傳輸線下:

$Z0=(L/C)^{1/2}$

- L是感性, C是容性.端子越细, 感性越大, 端子越宽, 容性越大. 由以上公式得出, 端子越细, 阻抗越大, 端子越宽, 阻抗越小.
- 5,特性阻抗與傳輸線的結構和介電常數有關。
- 空气的介电常数约为1,常用工程塑胶的介电常数3-5不等.介电系数越大容性越大,

阻抗越小. 另可以得出结论,**I/M**端子掏空塑胶的区域感应的是空气,空气的介电常数小,容性就小,阻抗就大.

Differential Insertion Loss

插入损耗

電磁波在传播過程中功率損耗的量度叫插入損耗(簡稱插損),它包括導體損耗、介質損耗和輻射損耗,通常用dB(分貝)表示。可以理解为,接收端的信号的一个变形量.如-1 dB Min表示变形量11% MAX.

如何降低插入损耗

- 1.严格控制传输线的阻抗;
- 2.使用终端匹配;
- 3. 布线的时候避免使用直角和锐角. (针对于PCB而言) 其实对连接器来说,还是要<mark>控制好特性阻抗.</mark>然后要<mark>与配套的一端</mark> 阻抗匹配.

串音

当信号电缆中传输时,会在相邻线对中感应一部分信号,这种现象叫串音。

串音分近端串扰(Near end cross 缩写NEXT)和远端串扰(Far end cross talk,缩写FEXT)两种。近端串扰出现在发送端的串扰,远端串扰出现在接收端的串扰。远端串扰影响较小,目前主要测试近端串扰。

串音越小越好,通常規定一個最大值。

- 一般连接器改善串音的方法如下:
- 1.拉开线对之间距离(比如拉开2.0信号对到高速 对的距离)
- 2.地PIN加大加宽
- 3.相同信号对之间的二PIN的距离尽量做小.

串音

- 一般USB3.0要研究如下三情况的串音.
- 4. Differential NEXT Between SS+ Pairs

高速对之间近端串音

- 3.0 TX和RX之间发射端的串扰.
- 5.Differential NEXT Between SS+ and D+/D- Pairs
- 2.0对高速PIN近端串音
- 2.0信号对(D+,D-)对高速PIN(SS)的近端串扰.
- 6.Differential FEXT Between SS+ and D+/D- Pairs
- 2.0对高速PIN远端串音
- 2.0信号对(D+,D-)对高速PIN(SS)的远端串扰.

Differential to Common Mode Conversion SCD21(差模转共模)

SCD21 ---- 差模共模转换,也就是说,在传输差模信号时,信号受到干扰,在接收端信号被误判为共模信号。

差模信号转化为共模信号,就是指差模共模转换了。(理论上是越少越好!) 可以这样理解:

一对孪生兄弟,沿着理论上平衡对称的跑道(高速对),跑到终点后,先后到达的时间和到达时状态(信号辐度)会有不一样.

由于线对的阻抗不平衡,引起的这种信号误判,可理解为差模转共模.改善方案:

- 1.高速对之间的二根PIN做到对称.
- 2.尽量缩短端子的长度.

THXI